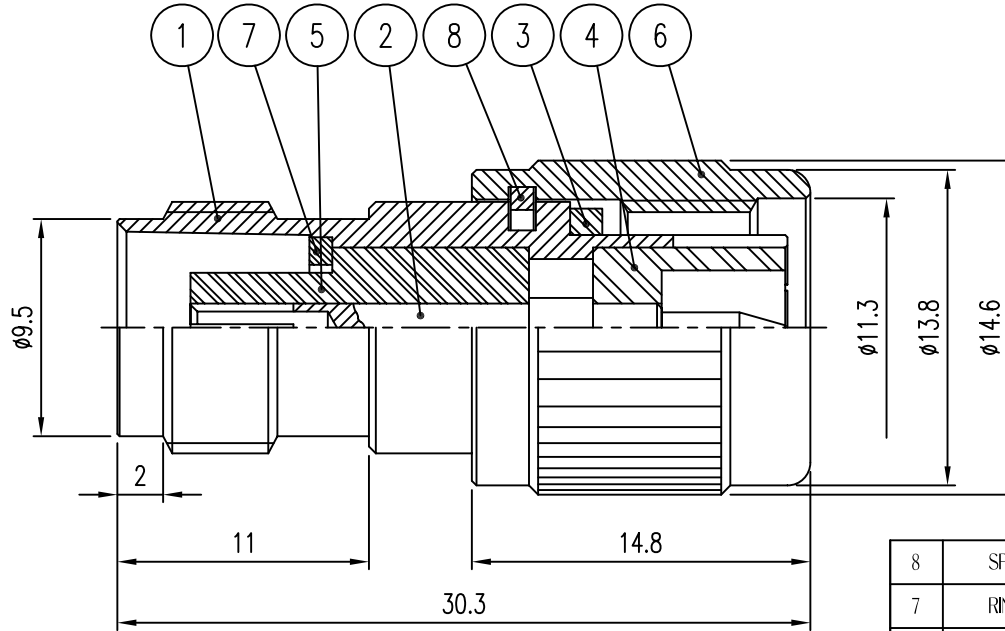


1										수 정 내 용				
가공										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										IR	초도개칭			2001. 06. 26.
ST(개선)										1	(실변치감No.201803-0008) 성대용 재결사 가스켓 노출현상 없음 -배다, 겹 수정	은선영	김인철	2018. 04. 03.



8	SPRING RING	1	SUS	Passivated	DSR00024-5/1
7	RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00051-5/1 (L7009)
6	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00046-5/5 DCU00046-5/4 (K7001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DN00463-N/1 (H7054)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DN00527-N/1 (H7003)
3	GASKET	1	SILICON		DGK00008-N/1 (G7001)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00454-1345/1 (E7038)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00708-5/2 DBD00708-5/1 (D7054)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .*.* ±0.05	년월일	2018. 04. 03.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
재질	승인	I. C. KIM					
열처리	검도						
보호피막처리	재도	S. Y. EUN			도명 TNC-A-JP		
	작성부서	연 구 소					
	적도	3/1	단위 mm	중량	A4	도번	AD00085-7/1 K335-704-000

TNC-A-JP